

网信产业动态周报

第 11 期

2026 年

3月16日-3月21日

人工智能 半导体 数据要素 信息安全

CEC 中国电子

工业控制系统信息安全技术国家工程研究中心

1 人工智能领域一周要闻

- 商务部：今年 1-2 月具身智能机器人销售额同比增长 13%
- 广东省发布全国首个省级人工智能 OPC 创新政策
- AI 算力需求爆发 阿里云和百度智能云联袂涨价
- 消息称谷歌正为 AI 数据中心寻找中国液冷设备
- 阿里巴巴发布全球首个企业级 Agent 平台
- 日本乐天 AI 模型被指“套壳”DeepSeek V3

■ 商务部：今年 1-2 月具身智能机器人销售额同比增长 13%

3月19日消息，据央视新闻今日报道，今年 1-2 月份，商务部商务大数据显示，智能、绿色产品消费需求旺盛。消费品以旧换新政策对智能、绿

色产品带动效果明显，通信器材、文化办公用品、家电零售额分别增长 17.8%、5.8%、3.3%。重点平台智能眼镜销售额增长 1.8 倍、具身智能机器人销售额增长 13%、一级能效冰箱销售额增长 8.1%。

■ AI 算力需求爆发 阿里云和百度智能云联袂涨价

3月18日消息，阿里云、百度智能云同日宣布涨价，涨价均聚焦 AI 相关核心服务。阿里云官网发布公告，因全球 AI 需求爆发、供应链涨价，阿里云 AI 算力、存储等产品最高涨价 34%。百度智能云紧随其后，发布 AI 算力、存储等产品调价公告，表示受全球人工智能应用快速发展影响，算力需求持续攀升，核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨，为保障平台长期稳定运行与服务质量，对部分产品价格进行结构性优化。值得注意的是，此前3月11日，腾讯云智能体开发平台宣布调整计费策略，公测模型于13日从免费转向按量计费，混元系列模型普遍涨价超400%。据沙利文此前发布的报告，2025年上半年，中国全栈 AI 云服务市场规模达259亿元，其中阿里云以30.2%市场份额位居第一，百度智能云以22.5%的市场份额位居第二，两家合计占据超五成市场。

■ 消息称谷歌正为 AI 数据中心寻找中国液冷设备

3月17日消息，据路透社报道，知

情人士透露，Alphabet 旗下谷歌公司的一支美国采购团队近期访华，正与英维克（Envicool）及其他中国企业洽谈，为数据中心采购液冷设备。液冷系统通过在设备表面或周边循环水或其他冷却液散热，在人工智能数据中心中已变得至关重要，因为高密度计算产生的热量已超出传统风冷系统的处理能力。此次谈判凸显出，全球人工智能数据中心基础设施建设竞赛，不仅导致高端芯片供应紧张，低附加值设备同样供不应求；同时也表明，尽管中美关系紧张加剧，中国供应商在全球数据中心发展中扮演的角色正日益重要。

■ 阿里巴巴发布全球首个企业级 Agent 平台

3月17日，阿里巴巴发布全球首个企业级 AI 原生工作平台——“悟空”，让每个团队、每家公司，都能拥有一支24h工作的“龙虾军团”。悟空是一款独立应用，即日起开启内测，也将直接内置到超2000万企业组织的钉钉之中。拥有8亿用户的钉钉重写底层代码，进行全面 CLI（命令行界面）化改造，让悟空 Agent 能够原生操作钉钉上千项能力，而非

模拟人类点击图形界面，实现“沟通即执行”。悟空同步推出了 AI 能力市场，携手开发者生态打造完整的企业级 Skill 生态，提供从开发、审核、上架到分发的全链路体系。悟空全面兼容开源 Skill 体系，目标直指“全球最大的 toB Skill 市场”。

■ 日本乐天 AI 模型被指“套壳” DeepSeek V3

3月18日消息，日本乐天集团17日发布了号称“日本国内最大规模”的高性能 AI 模型 Rakuten AI 3.0。

却在不到12小时内被技术社区发现，其核心架构完全基于中国深度求索公司的开源模型 DeepSeek V3，且初始版本中未对原创者进行任何标注，引发舆论哗然。从法律层面看，DeepSeek V3 采用允许商用的 Apache 2.0 开源许可证，乐天的行为并不违法。但社区网友争议焦点在于，乐天在宣传中仅模糊提及“充分利用开源社区最优成果”，全程未提 DeepSeek，极力塑造“自主研发”形象，涉嫌误导公众。

2 半导体行业一周要闻

- SEMI：今年全球半导体产业营收将突破1万亿美元
- 2025年全球纯晶圆代工市场规模增幅26% 2026年预计增长24.8%
- 商务部回应英伟达对华H200芯片销售情况
- 马斯克 TeraFab 启动：年产千亿颗 2nm 芯片，80% 上太空
- 两大晶圆代工企业台积电和三星电子已对 AI 芯片主力先进制程 5/4nm 涨价
- 存储供应雪上加霜 三星电子工会确认5月罢工
- 美国商务部撤回 AI 芯片出口管制拟议规定
- 投资8亿港元，香港首个半导体设备生产基地项目启动

■ SEMI：今年全球半导体产业营收将突破1万亿美元

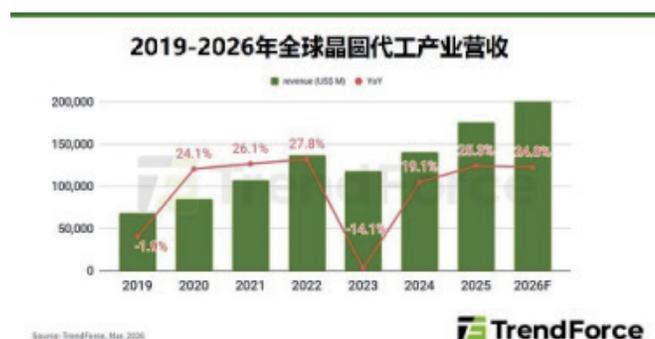
3月18日，国际半导体产业协会（SEMI）公布了中国台湾会员调查

结果，预期 2026 年全球半导体业营收有望突破 1 万亿美元大关，较预期提前 4 年达成。半导体制造商将主要面临国外投资不确定性、抢人大战愈发激烈及需要更多元绿电来源等三大挑战。SEMI 全球行销长暨中国台湾区总裁曹世纶表示，2025 年全球半导体业营收达 7,750 亿美元，受益于半导体价量齐升效益，2026 年半导体业营收有望突破 1 万亿美元大关，较原先预期提早 4 年达成 1 万亿美元目标。

■ 2025 年全球纯晶圆代工市场规模增幅 26% 2026 年预计增长 24.8%

3 月 19 日消息，根据 Counterpoint Research 昨日更新的数据，2025 年全球纯晶圆代工产业市场规模实现 26% 增长，这主要得益于 4/5nm 节点上 AI GPU、ASIC 和其它加速器持续的强劲需求。同日，市场研究机构 TrendForce 最新公布的晶圆代工产业研究显示，2026 年由于北美云端服务供应商（CSP）、AI 新创公司持续投入 AI 军备竞赛，AI 相关主芯片、周边 IC 需求估继续引领全球晶圆代工产业成长，全年产值可望年增 24.8%，约 2,188 亿美元，台积电产值年增 32%，幅度最大。2026 年先进

制程需求除了 NVIDIA、AMD 等业者 AI GPU 拉动，Google、AWS、Meta 等北美 CSP，以及 OpenAI、Groq 等 AI 新创也积极自研 AI 芯片，且陆续进入量产出货阶段，成为 5nm、4nm 以下先进制程的成长关键。



■ 商务部回应英伟达对华 H200 芯片销售情况

据央视新闻报道，在 3 月 19 日商务部举行的例行发布会上，有美媒记者提问，“相关报道称中国政府已经批准了部分公司采购英伟达的 H200 芯片，请问是否有更多细节可以透露以及有何评论？”商务部新闻发言人何咏前回应称：“我不了解你提到的情况。”在近日举行的 GTC 2026 大会上，英伟达 CEO 黄仁勋在接受采访时证实，公司已成功为多家中国客户拿到了 H200 芯片的出口许可。目前，英伟达已经获得了一系列正式的采购订单，相关业务正步入正轨。

■ 马斯克 TeraFab 启动：年产千亿颗 2nm 芯片，80% 上太空

当地时间 3 月 21 日晚间，特斯拉、SpaceX、xAI CEO 埃隆·马斯克 (Elon Musk) 正式公布了此前已经预告的“TeraFab”晶圆厂项目。据介绍，这座被称为“全球最大 2nm 先进芯片工厂”的超级设施，将落户美国德克萨斯州奥斯汀，将成为人类算力史上的新里程碑。根据马斯克此前公布的信息，这座 TeraFab 将采用 2nm 顶尖工艺制程，将芯片设计、制造、封装全流程整合在同一园区，该工厂的目标是每月生产 10 万片晶圆，最终增长到每月 100 万片，这将使每年的芯片产量达到 1000 亿至 2000 亿颗。

■ 两大晶圆代工企业台积电和三星电子已对 AI 芯片主力先进制程 5/4nm 涨价

3 月 19 日消息，TrendForce 今日表示，两大晶圆代工企业台积电和三星电子已对 AI 芯片主力先进制程 5/4nm 涨价。在台积电方面，其 5/4nm、3nm、2nm 节点产能将持续满载，这些工艺的代工价格已全面调涨；而三星晶圆代工的 5/4nm 订单规模也明显增加，因此也在 2025Q4

向客户发布了涨价通知。

■ 存储供应雪上加霜 三星电子工会确认 5 月罢工

3 月 18 日消息，三星最大工会组织全国三星电子工会 (NSEU) 发布消息，投票结果显示，集体斗争行动议案以 93.1% 的赞成率获得通过，由此工会将于 5 月举行总罢工。工会负责人 Choi Seung-ho 曾在投票启动时表示，若双方未能达成协议，计划从 5 月 2 日起进行为期 18 天的罢工，预计将对首尔南部平泽半导体工厂约一半产能造成影响。而三星平泽厂区主要承担着全球大量 DRAM 与 HBM 的供应任务，因此罢工势必会对三星芯片供应形成冲击。此次矛盾的核心在于薪酬制度，去年 9 月 SK 海力士接受工会薪酬改革要求，取消奖金上限并拿出 10% 的营业利润设立奖金池。相比之下，三星芯片部门员工的绩效奖金，甚至不足对手同级别员工的三分之一。

■ 美国商务部撤回 AI 芯片出口管制拟议规定

3 月 17 日消息，美国商务部近期撤回了一项针对人工智能芯片出口的拟

议规定。这一动作释放出明确信号，表明特朗普政府如何在如何保障美国人工智能领先优势的问题上，政策立场再次出现了显著回摆。该项规则名为 AI 行动计划实施，此前已于 2 月 26 日提交至白宫相关部门进行审查。原本在官方网站上显示为待审查状态，但目前该规定已被正式撤下，引发了业内对美国后续政策走向的广泛关注。

■ 投资 8 亿港元，香港首个半导体设备生产基地项目启动

3 月 22 日消息，近日，香港科技园公司与东微电子香港有限公司（简称“东微电子”）在香港举行“元朗创新园半导体设备生产基地项目启动礼”，东微电子将在香港设立首个研发及生产创新半导体及集成电路前端设备的生产基地，项目预算超 8 亿港元。

3 安全行业一周要闻

- 国家安全部发布 OpenClaw 龙虾安全养殖手册
- 国家安全部曝光：无线键鼠成窃密工具！接收器被改为硬件木马
- 工信部：关于防范思科 Catalyst SD-WAN 管理软件多个漏洞的风险提示
- 中国信通院：联合高校发现 OpenClaw 高危漏洞并协助快速修复
- iPhone 入侵工具泄露，数亿设备可能被静默攻破

■ 国家安全部发布 OpenClaw 龙虾安全养殖手册

3 月 17 日消息，近期，OpenClaw 爆火，这是一种可以部署在个人电脑上的 AI 代理，采用龙虾图标设计，因此被人亲切的称为龙虾。国家安全部公众号今天专门发布了《“龙虾”（OpenClaw）安全养殖手册》，提醒用户要理性辨别、规范使用，以积

极的心态和慎重的执行拥抱人工智能时代，让龙虾成为遵规守纪、产能高效的数字员工。

■ 国家安全部曝光：无线键鼠成窃密工具！接收器被改为硬件木马

国家安全部 3 月 16 日发布警示，无线键鼠存在“裸奔传输”“潜伏接入”“休眠劫持”三大窃密风险：明

文信号可被 10 米内接收器还原；接收器可被改装为硬件木马静默开后门；休眠重配对时易被伪造信号劫持。建议涉密场景改用有线键鼠，选购 128 位 AES 加密设备，定期更新固件，使用原厂接收器，离席断电或拔接收器，并清理蓝牙列表。

■ 工信部：关于防范思科 Catalyst SD-WAN 管理软件多个漏洞的风险提示

3 月 18 日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）发布风险提示，监测发现思科 Catalyst SD-WAN 管理软件存在多个高危漏洞，且已被用于实际网络攻击。思科 Catalyst SD-WAN 是企业级软件定义广域网解决方案，承担企业广域网部署、管理与优化核心功能。此次曝出的漏洞包含权限提升、任意文件覆盖、认证绕过等类型，攻击者可利用漏洞获取系统最高 root 权限，进而造成企业敏感信息泄露、整个系统被远程控制等严重危害。该漏洞影响多个版本的思科 Catalyst SD-WAN 软件。

■ 中国信通院：联合高校发现 OpenClaw 高危漏洞并协助快速修复

3 月 16 日消息，据中国信通院官方微信公众号消息，近期，中国信息通信研究院与上海交通大学、南京大学组成的联合研究团队，对开源自主智能体框架 OpenClaw 进行了深度安全审计，通过静态分析与动态实战测试，发现并验证了一项危害严重的 LLM 驱动型命令注入（LLM-Driven Command Injection）漏洞。目前，研究团队已正式启动负责的漏洞披露流程，并将相关研究成果及修复建议同步上报至工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台（NVDB）人工智能产品安全漏洞专业库（CAIVD，<https://ai.nvdb.org.cn>）。

■ iPhone 入侵工具泄露，数亿设备可能被静默攻破

3 月 19 日消息，谷歌和 Lookout 等多家安全公司近日披露，DarkSword 与 Coruna 两款 iPhone 入侵工具近期在公网上泄露，被俄罗斯及其他黑客组织大规模使用。DarkSword 可攻击 iOS18.4-18.7 设备，Coruna 可影响 iOS13 至 17.2.1，累计受影响设备数亿台。目前苹果公司已发布安全更新。安全专家提醒，用户应立即更新系统并启用锁定模式，以防个人隐私被窃取。



数据要素行业一周要闻

- 北京数据集团控股上市公司铜牛信息，进一步整合数据能力
- 首个国家级具身智能开源数据集社区成立
- 京东将建成全球最大具身数据采集中心：发动数十万人参与，让机器人学习真实场景
- 英伟达携手谷歌 DeepMind 与学术界发布全球最大蛋白质复合物数据集

■ 北京数据集团控股上市公司铜牛信息，进一步整合数据能力

3月16日，北京数据集团与北京时尚控股、北京铜牛集团正式签署铜牛信息股份转让及无偿划转协议，待交易完成后，北京数据集团正式成为上市公司铜牛信息的控股股东，同时补齐了“1+4+1”业务版图中“云网数算”。

■ 首个国家级具身智能开源数据集社区成立

3月17日消息，开放原子“园区行”——开源数据集专场于3月16日在上海漕河泾会议中心举办，“具身智能开源数据集社区”启动，并全球首发OpenLET全身运控数据集。这是国家级平台发起的首个具身智能开源数据集社区，为具身智能数据基础设施建设提供制度保障与资源协同。仪式上，

“开放原子开源基金会人工智能开源社区开源数据集工作组”正式启动。

工作组由开放原子开源基金会指导，联合中国信通院、上海人工智能实验室、库帕思、乐聚机器人、百度、海天瑞声、视觉中国创意社区等产学研用核心单位共同发起。

■ 京东将建成全球最大具身数据采集中心：发动数十万人参与，让机器人学习真实场景

3月16日消息，京东今日宣布将建成全球规模最大、场景最全的具身智能数据采集中心。京东已建成机器人数据采集中心，构建“采集—标注—训练—验证”全流程数据流水线，覆盖物流仓储、工业制造、健康医疗、家庭服务、城市运维等五大核心场景，记录视觉、触觉、空间轨迹等数据。

此外，京东将发动数十万人参与数据采集——包括内部超过10万名各类职业员工，以及外部最多50万各行业人员，其中在宿迁就将发动超10万市民参与，覆盖家庭、办公室、工厂到物流、商店、餐厅、医疗、环卫等超百个细分场景，开展“人类历史上规模最大的数据采集行动”。

■ 英伟达携手谷歌 DeepMind 与学术界发布全球最大蛋白质复合物数据集

3月17日消息，英伟达在GTC 2026上表示，该企业与谷歌DeepMind、欧洲分子生物学实验室下属欧洲生物信息学研究所、韩国首尔国立大学Steinegger实验室一道大幅扩展了AlphaFold蛋白质结构数据库。四方联合发布了全球最大蛋白质复合物数据集，其中为可搜索数据库新增了170万个高置信度的预测蛋白质复合物，同时提供了约3000万个额外的预测结构供批量下载。

5G/6G 行业一周要闻

- “十五五”规划纲要明确提出：建设5G-A基站50万个
- 中国电信在3GPP CT实现首个6G网络标准立项
- 中国移动牵头完成3GPP《6G场景用例与业务需求》标准研究
- 上海电信全国首张5G-A x AI大上行商用网络重磅落地

■ “十五五”规划纲要明确提出：建设5G-A基站50万个

3月18日消息，上周，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》发布。具体到信息通信网络专栏，《纲要》明确提出：推进万兆光网部署应用，建设100万个高

速无源光网络(50G PON)端口。加快5G-A移动通信网络规模商用，建设5G-A基站50万个，加强6G技术研发、标准研制和应用验证。提升骨干传输网络能力，推进海缆建设国际合作。实施电信普遍服务，提升边疆地区宽带网络覆盖水平。

■ 中国电信在 3GPP CT 实现首个 6G 网络标准立项

3月16日消息，近日，3GPP 核心网与终端技术规范组（TSG CT）第111次全会在日本福冈举行。会上，由中国电信牵头的“6G 系统弹性和可靠性研究”项目成功获批立项。该项目由中国电信研究院核心网技术研究所 90 后青年骨干刘柳担任报告人，是中国电信在 3GPP CT 领域牵头的首个 6G 网络标准项目，也是本次会议首批通过的四个 6G 项目之一。

■ 中国移动牵头完成 3GPP 《6G 场景用例与业务需求》标准研究



3月17日消息，近日，在日本福冈召开的第三代合作伙伴计划（3GPP）业务与系统组（SA）第111次全会上，

3GPP 《6G 场景用例与业务需求》标准研究项目成功结项。该项目研究分析了 6G 核心业务场景、网络功能需求和网络性能指标要求，项目参与成员超过 95 家，覆盖运营商、设备商、芯片、终端、垂直行业、卫星公司、政府机构等产业链主体。中国移动青年专家史晓楠担任报告人。

■ 上海电信全国首张 5G-A x AI 大上行商用网络重磅落地

3月17日消息，上海电信率先启动 5G-A x AI 大上行网络建设。截止目前，上海电信携手华为已建成 3CC 站点数量 3400 站，实现大上行网络连续部署，运用 F+T 5G-A 多载波聚合和大上行技术，实测上行峰值速率 1Gbps、下行峰值速率 5Gbps，显著提升了用户体验。当前，在核心城区内的热门商圈、步行街道路等重点场景已实现泛在 20Mbps 上行连续覆盖。预计到 2026 年底，上海电信将在中心城区实现泛在 20Mbps 上行连续覆盖，为实时多模态交互、具身智能、AIGC 等 Mobile AI 业务提供坚实的网络底座，加速 Mobile AI 的规模化落地。



CEC 中国电子——动态周讯

- 中国电子多项新成果集中亮相!
- 飞腾南京研发创新中心正式启用
- 中电金信中标万亿省级城商行核心项目群测试项目
- 从算力底座到深耕场景：银河麒麟三方案入选工信部权威榜单
- 基于达梦数据库的河北省全民健康信息平台在河北省卫生健康委正式上线
- 达梦数据与宝兰德签署战略合作协议
- 郑州大学—中电郑州研究生联合培养基地揭牌
- 某国家实验室项目 中国电子云中标!
- 中国电子云携手国网英大，打造能源+金融转型范本
- 中国电子云与一苇宇航签署战略合作协议 共筑太空算力新生态

■ 中国电子多项新成果集中亮相!

今年以来，中国电子各企业深入实施技术产品攻关行动，科技创新捷报频传——从超高速 ADC 芯片首发问世到车规级处理器批量交付，从国产操作系统兼容适配到金融核心系统投产应用，一批新成果、新突破先后涌现，展现出强劲的创新动能。成都华微发布超高速 ADC 芯片；小华半导体推出高性能车规处理器；上海贝岭批量交付车规级预驱动芯片；麒麟软件助力全国首款国产 CAx 二三维一体机发布；中电金信助力四川农商银行新一代核心系统投产。

■ 飞腾南京研发创新中心正式启用

3月20日，飞腾南京研发创新中心启动仪式在南京举办，这标志着飞腾公司在长三角地区的研发布局迈出了关键一步。飞腾南京研发创新中心将被定位为飞腾公司华东区域总部，致力于芯片技术研发和区域市场开拓，包括 AI 计算平台和处理器关键 IP 研发，以及 AI 生态和解决方案协同创新。

■ 中电金信中标万亿省级城商行核心项目群测试项目

3月19日消息，近日，中电金信成功中标某万亿规模省级城商银行核心项

目群测试项目。该银行为进一步强化核心系统质量保障，聚焦核心系统及关联系统的精准验证，全面引入中电金信进行功能测试、非功能测试、数据迁移测试及数据类测试等多个维度测试服务。

在此次项目中，中电金信将构建覆盖核心及外围系统的自动化测试体系，围绕高频交易场景开展全量接口自动化案例建设，通过自动化测试大幅提升回归验证效能，为核心系统稳定运行提供技术保障。

■ 从算力底座到深耕场景：银河麒麟三方案入选工信部权威榜单

3月19日消息，近日，工业和信息化部网络安全产业发展中心“2025年信息技术应用创新解决方案”征集结果揭晓。麒麟软件与行业领先客户及核心生态伙伴联合申报的三大方案——与中国航信联合打造的民航电子商务数字化平台解决方案、与北太振寰共同推出的高校理工科教育解决方案，以及麒麟软件自主研发的AI子系统解决方案，凭借显著的行业价值、领先的技术架构与成熟的生态落地能力，全部上榜。这标志着麒麟软件“扎根行业、携手伙伴、共建生态”的创

新模式，再次获得国家级权威认可。

■ 基于达梦数据库的河北省全民健康信息平台在河北省卫生健康委正式上线

3月18日消息，近日，基于达梦数据库的河北省全民健康信息平台在河北省卫生健康委正式上线。这是继成都市全民健康信息平台、石家庄市全民健康信息平台之后，达梦数据赋能卫健信息化建设，打造的又一成功案例。自2021年，达梦数据库在河北省卫生健康委OA、邮件系统上线以来，达梦产品与服务已实现了在省级层面的公立医院绩效考核系统、检查检验结果互认共享系统和省全民健康信息平台等多个核心关键业务系统的落地应用，完成了从边缘系统到核心应用的全面拓展。达梦数据库管理系统、达梦数据守护集群、达梦数+生态工具套件等全栈产品为河北省卫生健康委各类信息系统的稳定、高效运行，提供了坚实可靠的底层数据库服务支撑。

■ 达梦数据与宝兰德签署战略合作协议

3月17日，“达梦数据&宝兰德”战略合作签约仪式在武汉成功举办，武

汉达梦数据库股份有限公司与北京宝兰德软件股份有限公司在签约仪式上签署战略合作协议，双方将在支持国家关键信息技术应用创新，深度推进国产基础软件产品协同领域进行全方位合作。下一步，双方将发挥各自优势，推进技术、产品、解决方案的高度融合，进一步推动在产品创新研发、市场联合拓展、品牌深度推广等层面的更多深入合作，联合发布新一代行业融合解决方案，为党政、运营商、金融等更多行业用户提供更优质的产品和服务。



■ 郑州大学—中电郑州研究生联合培养基地揭牌

3月16日，数据产业集团旗下中电（郑州）数据产业有限公司与郑州大学信息管理学院在郑东新区创智天地大厦举行“郑州大学-中电郑州研究生联合培养基地”揭牌仪式，并围绕校企

合作、人才培养、科研协同等议题展开深入座谈。双方围绕高素质数据要素人才培养、行业导师队伍建设、教材、课程、案例联合开发、实验室建设、科研课题联合攻关等议题展开深入交流，并提出通过建立高频次沟通机制、任务清单，开展更广泛深入的合作。



■ 某国家实验室项目 中国电子云中中标!

3月16日消息，中国电子云中中标某国家实验室采购项目!

■ 中国电子云携手国网英大，打造能源 + 金融转型范本

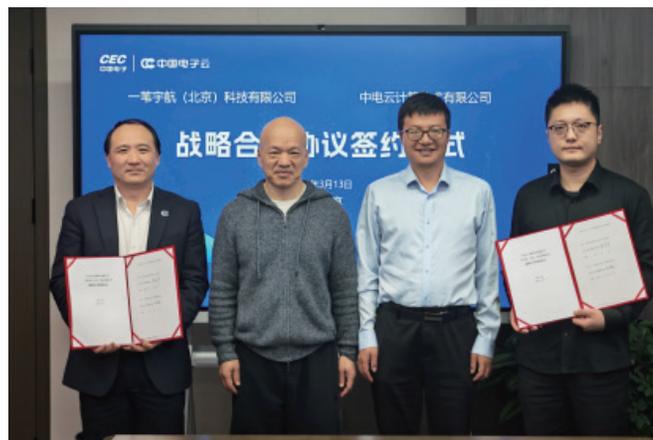
3月18日消息，当前，国家信创战略纵深推进的关键阶段，金融央企数字化转型正加速迈向自主可控新征程。在此背景下，中国电子云与国网英大集团正式达成深度合作，联合启动风控系统、会员系统、核心数据中台系统三大核心业务系统信创替代项目，

同步推进集团整体信创规划与标准化体系建设,以“央企实力+国家队技术”的强强联合,打造能源+金融领域信创转型可复制范本。

■ 中国电子云与一苇宇航签署战略合作协议 共筑太空算力新生态

3月17日消息,近日,中国电子云与一苇宇航(北京)科技有限公司(简称“一苇宇航”)战略合作协议签约仪式在北京成功举行。北京邮电大学计算机学院院长王尚广,中国电子云

董事长、总裁陈士刚出席活动并见证签约,一苇宇航创始人兼CEO邢若瀚与中国电子首席科学家、中国电子云总工程师朱国平代表双方签署战略合作协议。



声明

周报内容均来自网络和微信公众号公开信息,在此仅做摘编和转述,编制机构并不对内容真实性和可靠性负责,读者可根据自身需要做进一步核实。

本期编辑:王伟

内容审核:于寅虎

排版设计:赵景平

出品:电子六所研究生院学术出版部